

Technisches Merkblatt

Sto-Hinterfüllprofil

Geschlossenzelliges Rundprofil auf Polyethylenbasis zum Hinterfüllen von Fugen



Charakteristik

- Anwendung**
- zum Hinterfüllen von Fugen, die anschließend mit Dichtstoff gefüllt werden
 - zur Verhinderung der Dreiflankenhaftung von Fugendichtstoffen

- Eigenschaften**
- wasserabweisend
 - elastisch

- Format**
- Rundprofil

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Liefern

Verpackung Karton

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Technisches Merkblatt

Sto-Hinterfüllprofil

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de